

Tube de 1.5g Pâte Thermique pour Dissipation Thermique d'Unité Centrale

StarTech ID: SILVGREASE1



Notre pâte thermique pour processeur améliore l'efficacité des refroidisseurs pour processeurs en thermoliant le processeur au puits thermique. Cette solution métallique de haute qualité contribue à garantir une dissipation optimale de la chaleur générée par le processeur, à assurer ainsi de meilleures performances et à augmenter la stabilité du système. Cette solution est plus efficace que la pâte pour processeur ou la graisse thermique à base de silicone, offrant une meilleure protection contre les dégâts occasionnés par la chaleur du processeur.

Applications

- Applications très exigeantes, telles que le fonctionnement permanent et hautement performant des processeurs.
- Permet de remplacer la pâte thermique ancienne ou séchée.

Features

- Composé à base de métal contenant de l'oxyde de métal.
- Conductivité thermique de plus de 1,93 W/m-K.
- Conductivité électrique négligeable.
- Performances stables sur une vaste gamme de températures.
- 4 à 6 applications par tube.
- Applicable à seringue refermable.

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Conductivité thermique	>1.93 W/m-K at 25 °C
Résistance thermique	<0.120 °C-in ² /W at 25 °C
Fond perdu	<0.05% at 150°C/24 Hours
Evaporation	<0.001% at 150°C/24 Hours
Gravité spécifique	>1.7 at 25 °C
Couleur	Argent
Matériaux	Composé à base de silicone 50 % Composé à base de carbone 30 % Composé à base d'oxyde métallique 20 %
Longueur du produit	67 mm [2.6 in]
Largeur du produit	20 mm [0.8 in]
Température de fonctionnement	-30°C to 180°C (-22°F to 356°F)
Poids brut	0 kg [0 lb]
Inclus dans le paquet	1 - Tube de 1,5 g de graisse thermique à base d'argent

Certifications, Reports and Compatibility

